

## 高 Tg 系列

树脂类别	环氧当量 (g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	固形份(wt%)	含溴率 (wt%)	特性
GEBR555A75	340-400	1000MAX	74-76	18-21	Tg150 °C树脂，适用于无铅制程
GEBR558K75	280-320	200-1500	74-76	18-21	Tg170 °C树脂，用于高 Tg CCL，可用 DICY 及 PN 固化，PN 固化适用于无铅制程
GEBR558MK75	270-300	200-1500	74-76	18-21	Tg180 °C树脂，用于高 Tg CCL，PN 固化 体系，适用于无铅制程